

Type Approval Certified Module

802.11ac 1x1 + Bluetooth[®] v4.2

Universal Design PCB - Mounting Option

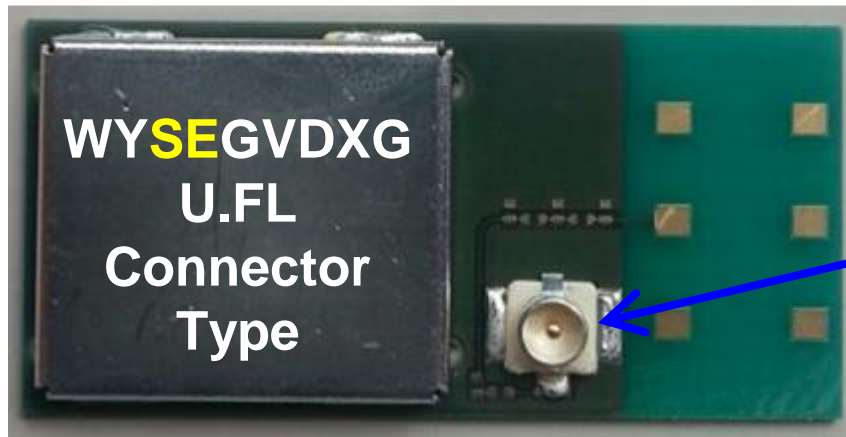
◆ Chip Antenna Type & U.FL RF Connector Type

- Both are expected to be certified for FCC, ISED and MIC regulations. Customer should not be required to test for it, just to refer our certification ID#.



Dual Band Chip
Antenna

AH104N2450D1



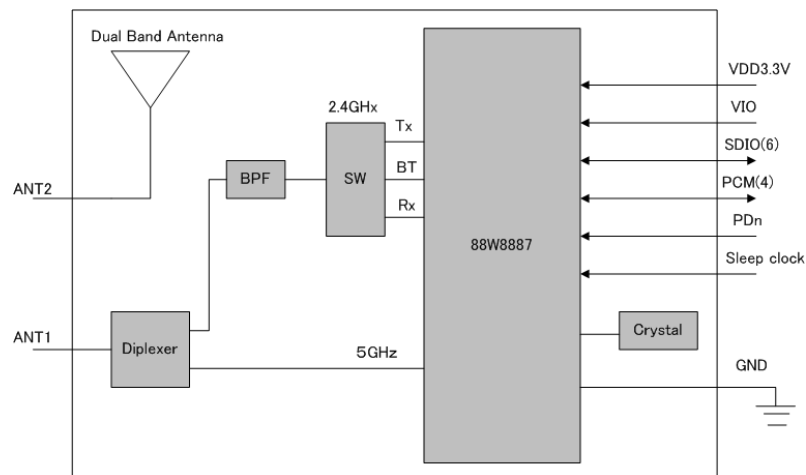
U.FL
Antenna
Connector

WYSA GVDXG: Chip Antenna Type

Features

- Supports IEEE802.11ac/a/b/g/n + Bluetooth v4.2
- Featuring Marvell 88W8887
- Transmit speed:
11/5.5/2/1 Mbps(11b), 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(11a/g),
150~6.5 Mbps (11n, MCS7~0, HT20/40),
7.22~433.3 Mbps (11ac MCS9~0, VHT80)
- Channel: 1 to 11ch (11bgn), W52/W53/W56/W58(11a,n,ac), 79(BT)
- Interface: SDIO
- Built-in Diplexer, 2G-PA, 5G-PA, 5G-LNA, OTP, RF Clock & DC/DC Power
- Security: TKIP, WEP, AES, CCMP, CMAC, WAPI, WPA/WPA2(64bit/128bit)
- Outline: 24.0 x 11.5 x 2.0 (Max) mm, SMD Type, Metal case shielding
- On-board Dual Band Chip Antenna
- Pre-Certified for FCC, ISED and MIC Regulation
- RoHS Compliant

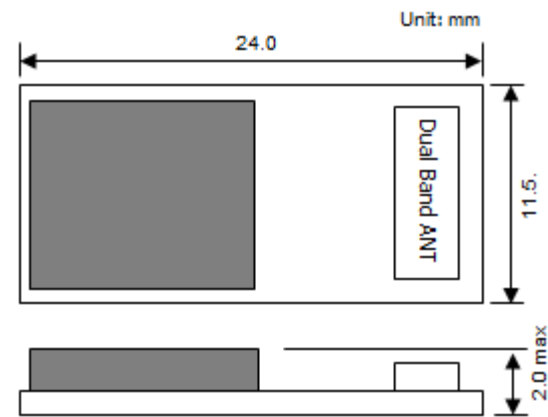
Block Diagram



General Electrical Specification

Parameter	Description	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	11b / g / n (HT20/HT40)	2412		2472	MHz
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	5180		5825	MHz
	BT/BLE	2402		2480	MHz
Operation Voltage	VDD33	3.0	3.3	3.6	V
	VIO	1.7/2.97	1.8/3.3	1.98/3.63	
TX Output Power	11b/11g/11n-2G(HT20/HT40)	10/10/8	12/12/10	14/14/12	dBm
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	10/10/8/6	12/12/10/8	14/14/12/10	
	BT/BLE	-6/-6	0/0	4/4	
RX Sensitivity	11b/11g/11n-2G(HT20/HT40)	-	-87/-73/-69/-66	-76/-65/-64/-61	dBm
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	-	-71/-68/-65/-57	-65 / -64/-61/-51	
	BT / BLE	-	-86/-86	-70/-70	
Power Consumption	Burst Mode TX 11b (Duty=46.8%)	-	488		mW
	11ac RX 5G		358		mW
	Sleep Mode		1.8		mW
General Operation Temperature Range (Shielding case surface temperature)		-30	25	85	deg-C

Outline

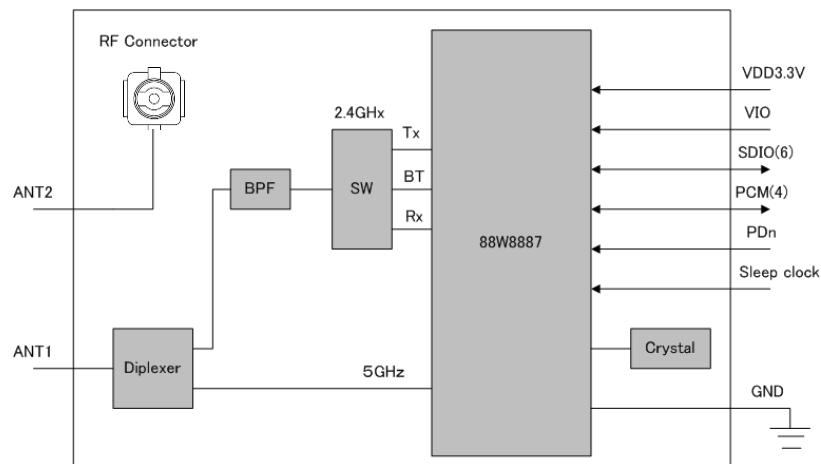


WYSEGVDXG: RF Connector Type

Features

- Supports IEEE802.11ac/a/b/g/n + *Bluetooth v4.2*
- Featuring Marvell **88W8887**
- Transmit speed:
11/5.5/2/1 Mbps(11b), 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(11a/g),
150~6.5 Mbps (11n, MCS7~0, HT20/40),
7.22~433.3 Mbps (11ac MCS9~0, VHT80)
- Channel: 1 to 11ch (11bgn), W52/W53/W56/W58(11a,n,ac), 79(BT)
- Interface: **SDIO**
- Built-in Diplexer, 2G-PA, 5G-PA, 5G-LNA, OTP, RF Clock & DC/DC Power
- Security: TKIP, WEP, AES, CCMP, CMAC, WAPI,WPA/WPA2(64bit/128bit)
- Outline: 24.0 x 11.5 x 2.0 (Max) mm, **SMD Type**, Metal case shielding
- On-board **UFL Antenna Connector**
- **Pre-Certified for FCC, ISED and MIC Regulation**
- RoHS Compliant

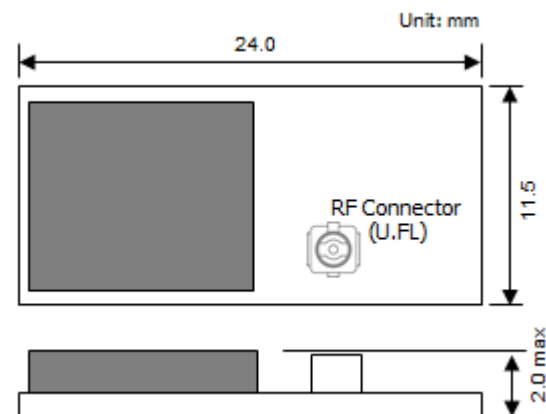
Block Diagram



General Electrical Specification

Parameter	Description	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	11b / g / n (HT20/HT40)	2412		2472	MHz
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	5180		5825	MHz
	BT/BLE	2402		2480	MHz
Operation Voltage	VDD33	3.0	3.3	3.6	V
	VIO	1.7/2.97	1.8/3.3	1.98/3.63	
TX Output Power	11b/11g/11n-2G(HT20/HT40)	10/10/8	12/12/10	14/14/12	dBm
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	10/10/8/6	12/12/10/8	14/14/12/10	
	BT/BLE	-6/-6	0/0	4/4	
RX Sensitivity	11b/11g/11n-2G(HT20/HT40)	-	-87/-73/-69/-66	-76/-65/-64/-61	dBm
	11a/n / ac (HT20/HT40/HT80)	-	-71/-68/-65/-57	-65 / -64/-61/-51	
	BT / BLE	-	-86/-86	-70/-70	
Power Consumption	Burst Mode TX 11b (Duty=46.8%)	-	488		mW
	11ac RX 5G		358		mW
	Sleep Mode		1.8		mW
General Operation Temperature Range (Shielding case surface temperature)		-30	25	85	deg-C

Outline

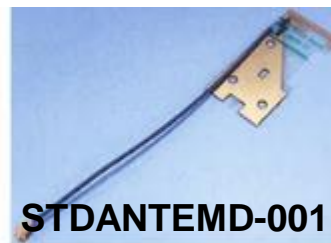


Preferred / Certified Antenna Option (Plan)

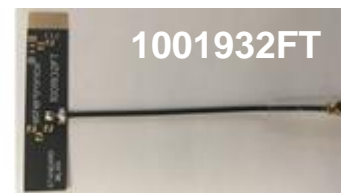
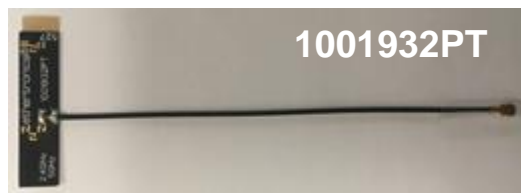
◆ SANSEI ELECTRIC, Ethertronics and MOLEX

- U.FL type will be indicated with each certification ID number in product data report (listing with several “Preferred” antennas.)

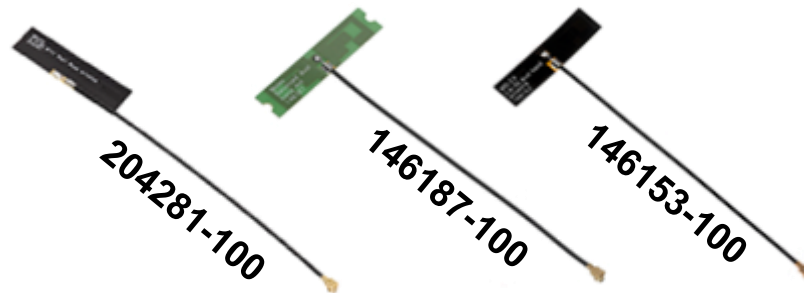
- **JP Customer: SANSEI ELECTRIC**



- **US Customer: Ethertronics**



- **EU/US Customer: MOLEX**



TAIYO YUDEN

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9